Добро пожаловать в О-ведущий

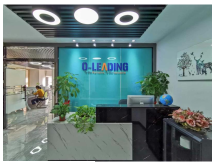
O-Leading стремится быть вашим партнером по комплексному решению в цепочке поставок EMS, включая разработку печатных плат, изготовление печатных плат и сборку печатных плат (PCBA). Мы предоставляем некоторые из самых передовых технологий печатных плат, в том числе печатные платы HDI, многослойные печатные платы, жесткие гибкие печатные платы .Мы можем поддержать от быстрого прототипа до среднего и массового производства.
В целом, наши клиенты очень впечатлены нашими услугами: быстрое реагирование, конкурентоспособная цена и приверженность качеству. Обеспечение более ценного технического обслуживания и комплексных решений - это путь вперед. (светодиодная печатная плата)
Заглядывая в будущее, компания О-ведущая, как всегда, сосредоточится на инновациях и развитии технологий производства электроники и будет прилагать постоянные усилия для универсального обслуживания печатных плат и печатных плат, чтобы предоставлять первоклассные услуги и повышать ценность для наших клиентов.
ПОЖАЛУЙСТА, НАЖМИТЕ ЭТО ДЛЯ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ:Изготовленные на заказ монтажные платы фарфора

Описание товара

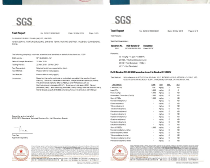
Место происхождения:	Guangdong Кита (материк)
Имя бренда:	O-Leading
Базовый материал:	FR-4, алюминий
Толщина доски:	0.1-5mm
Минимум Ширина линии:	0.2mm
Минимум Межстрочный интервал:	0.2mm
цена:	$ 0.1- $ 10
Минимум Размер отверстия:	0.2mm
размер:	0.01m3-10m3
Толщина меди:	0.5oz-5oz
MOQ:	10 шт
Номер модели:	Power Bank PCB Ассамблеи PCBA производитель
Тип дизайна:	требование клиента
персонаж:	Промышленный контроль печатной платы
Поверхностная обработка:	золото погружения, OSP, бессвинцовый HASL
цвет:	синий, красный, зеленый, черный. желтый
применимый к:	светодиод, мобильный телефон, кондиционеры, стиральные машины
сертификаты:	ISO9001, UL, RoHS, SGS0.01m3-10m3
Q / CTN:	10шт-100шт
вес:	0,01 кг -5 кг

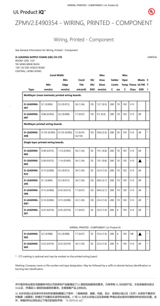
OEM печатная плата производитель Китай

Наша команда



Сертификаты





Упаковка и доставка

Quick Turn Lead Time		
Layer Count:	Lead Tim	Special Requirement
1L/2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count:	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	6 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days

Возможность процесса

Возможности производства печатных плат

Количество слоев: 1Layer-32Layer
Толщина готовой меди: 1/3 унции-12 унций
Минимальная ширина линии / внутренний интервал: 3.0mil / 3.0mil
Минимальная ширина линии / внешний интервал: 4,0 мил / 4,0 мил
Максимальное соотношение сторон: 10: 1
Толщина доски: 0,2 мм-5,0 мм
Максимальный размер панели (дюймов): 635 * 1500 мм
Минимальный размер просверленного отверстия: 4 мил
Допустимое отверстие в отверстии: +/- 3 мил
Blind / Buried Vias (All Types): ДА
Через заполнение (проводящий, непроводящий): ДА
Материал основания: FR-4, FR-4, высокая Tg. Безгалогеновый материал, Rogers, Алюминиевая основа,полиимида, Тяжелая медь
Поверхностные покрытия: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, серебро с примесью серебра,олово Immersion, золотые пальцы, чернила углерода

Возможности производства SMT

Материал печатной платы: FR-4, CEM-1, CEM-3, Алюминиевая доска
Максимальный размер печатной платы: 510x460 мм
Минимальный размер платы: 50x50 мм
Толщина печатной платы: 0,5-5,5 мм
Толщина доски: 0,5-4 мм
Минимальный размер компонентов: 0201
Компонент стандартного размера чипа: 0603 и больше
Высота компонента макс .: 15 мм
Минимальный шаг подачи: 0,3 мм
Мин BGA шаг шага: 0,4 мм
Точность размещения: +/- 0,03 мм